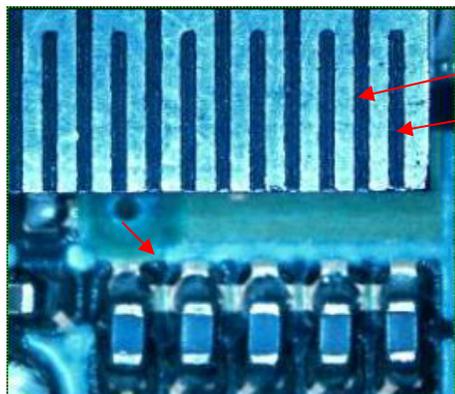


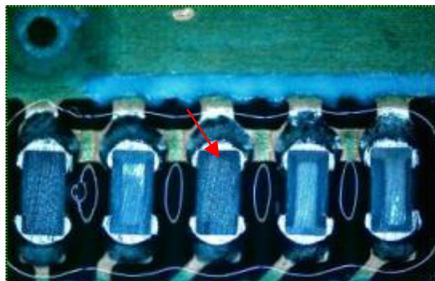
## 実装されたチップ受動素子の平面研磨



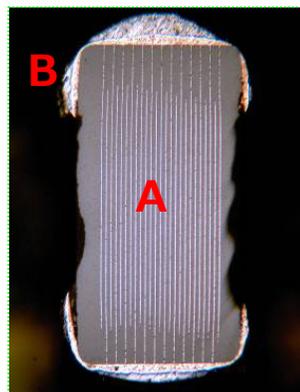
1.0mm

0.5mm

<基板搭載の受動素子>



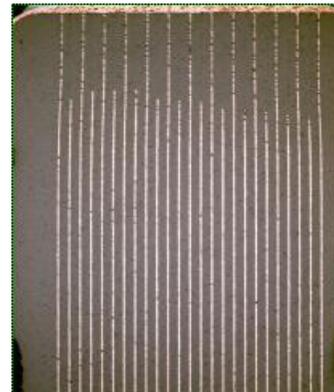
<粗けずり>



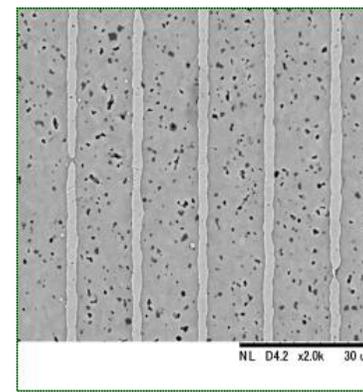
<仕上げ金顕観察>



<A部位>



<B部位>



<A部位SEM観察>

※素材はセラミックス  
研磨素子は、コンデンサ素子です。

- ・ 試料サイズ：0.7mm×1.4mm
- ・ 試料ホルダ：ガラス試料ホルダ
- ・ ポイント：研磨方向に注意  
一般的には硬→柔方向研磨